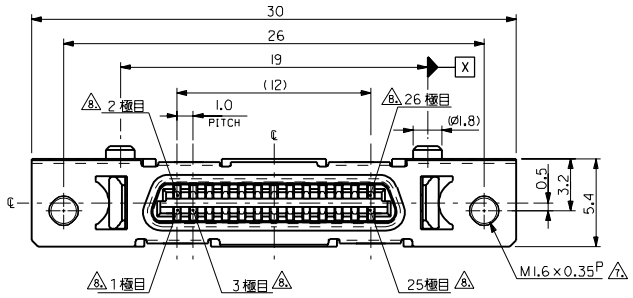
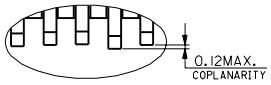
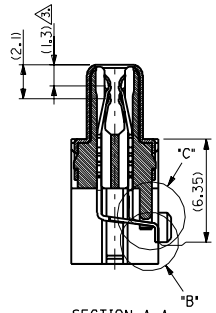
DWG. NO. SD-52629-2651

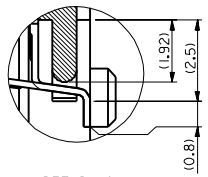




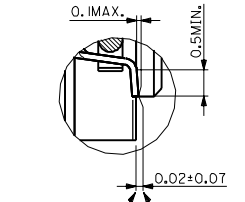
DETAIL "D"
(SCALE:20-1)



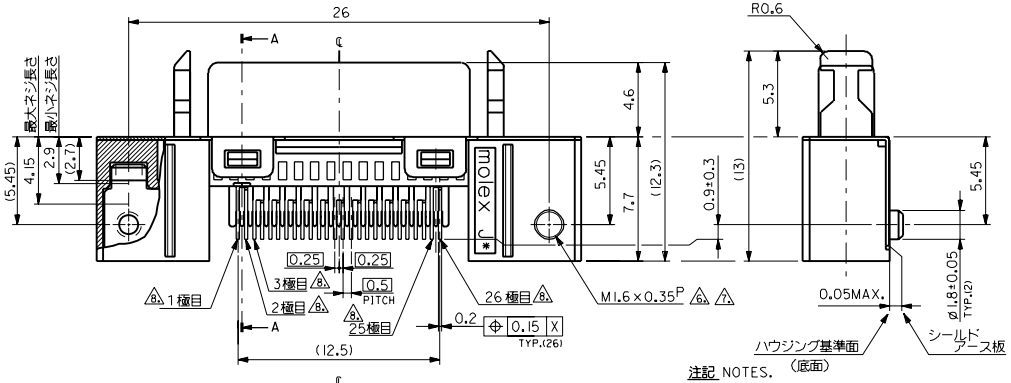
SECTION A-A

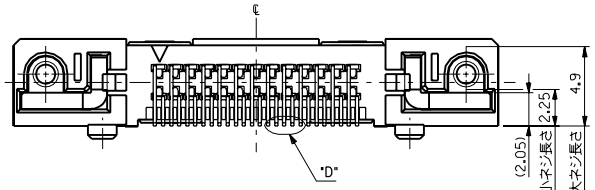


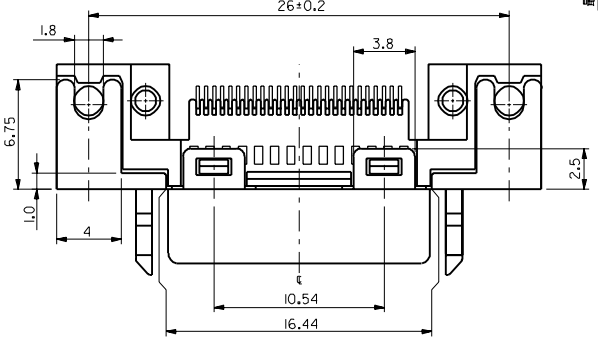
DETAIL "C"
(SCALE:10-1)

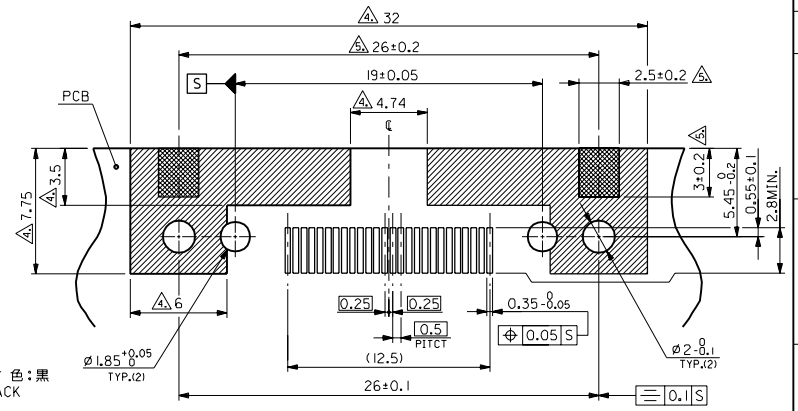


DETAIL "B"
(SCALE:10-1)

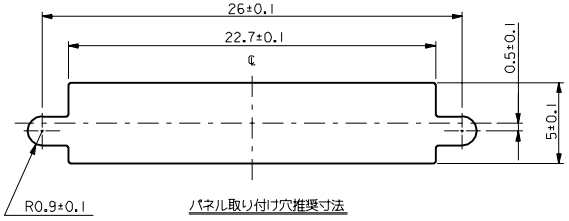








表面実装基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.'S FOR SMT



パネル取り付け穴推奨寸法

注記 NOTES.

1. 材料 MATERIAL
   ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0材 色：黒
   HOUSING: G.F.LCP UL94V-0 COLOR:BLACK
   ターミナル：リン青銅(t:0.254)
   TERMINAL: PHOSHOR BRONZE
   シールド：鋼材(t:0.2)
   SHIELD: STEEL
2. メッキ仕様 PLATING
   接点部 ：金メッキ 0.5μm MIN.
   CONTACT AREA:GOLD
   半田付け部：半田メッキ 1.0μm MIN.
   SOLDER AREA:TIN-LEAD
   下地メッキ：ニッケル下地 2.0μm MIN.
   UNDER PLATING AREA:NICKEL
   シールド部：ニッケルメッキ 2.0μm MIN.
   SHIELD AREA :NICKEL

3. 両端各2端子。(計4端子)
   2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)
4. ▨ 部は、パターン禁止エリア(2ケ所)
   A RESTRICTED AREA OF PRINT PATTERN IN THESE TWO AREAS.
5. ▩ 部は、シェルグランド(2ケ所)
   SHELL GROUND IN THESE TWO AREAS.
6. コネクタは必ず半田付け前にネジ止めの事。
   TO BE SCREW LOCK CONNECTOR BEFORE SOLDERING.
7. ネジ締め付けトルクは、1kg·cmとする。
   FASTENING TORQUE OF SCREW AT 1kg·cm.
8. 表示の極番はコンタクト位置とソルダーテール位置のつながりを示すもので、プラグ側(ケーブル側)との嵌合極番ではありません。
   THIS NUMBER IS NOT DISPLAY CONNECTION RECEPTACLE AND PLUG.IT IS SHOW THE CONTACT POSITION AND SOLDER TAIL POSITION.

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER / 10以上 30未満 UNDER	±0.3
10以上 OVER / 3未満 UNDER	±0.25
3未満 UNDER	±0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY
B	変更 REVISED (.02000-1379)	S.I	'00/06/19	
A	変更 REVISED (.0391280)	S.I	'99/03/25	
0	新規作成 RELEASED (.0390528)	S.I	'98/10/08	

材料 MATERIAL
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE
DRAWN BY '98/10/08 K. Nakawa
CHK'D BY S.I '98/10/08
APP'D BY
尺度 SCALE 5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 mm PITCH
I/O REC HS'G ASS'Y
DWG. NO. SD-52629-2651
REV B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むものです 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-31

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD52629.IDGN